

デバイス実装研究会の開催（2/13）の御案内

主催：アジア半導体機構 共催：公益財団法人九州経済調査協会、公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団

チップレットや材料開発など、最新の実装技術に関する研究開発ならびにビジネス動向について、5名の方をお招きしお話しいただきます。年度末のご多忙の折、大変恐縮でございますが、是非、皆さまの事業・研究にお役立て頂きたく、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。なお、本研究会は（公財）福岡県産業・科学技術振興財団2024年度 第2回フジコミーティングと共催とします。

会期：2025年2月13日（木）14:00～18:00（開場13:30）

会場：電気ビル共創館 3階 カンファレンスA（大会議室）
（〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号）
オンライン：Zoom ウェビナー

アクセス：地下鉄七隈線 渡辺通駅直結、西鉄バス 渡辺通1丁目電気ビル共創館前停より徒歩1分

御申込方法：所属、役職、氏名、ご連絡先、懇親会参加の有無等をご記入の上、事務局（九経調 HP）イベント掲載ページ（下記 URL）よりお申し込みください。

<https://www.kerc.or.jp/seminar/2024/11/250213.html>

定員：会場：100名（150名収容の大会議室を定員2/3で使用します）
オンライン：100名

※懇親会は50名（先着順：開催時点の感染防止ガイドラインに則って実施可否を検討します）

会費：講演会 5,000円（税込） 懇親会 5,000円（税込）

備考：講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。なお、キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承願います。

■プログラム（調整中）■

<講演会>

- | | |
|------------------|--|
| 開会挨拶 14:00～14:05 | アジア半導体機構 会長 森下 順（株式会社ウォルツ 代表取締役社長） |
| 基調講演 14:05～14:50 | 「チップレット集積の開発動向 -半導体後工程のポテンシャル-」
国立大学法人横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 准教授
井上 史大 氏 |
| 報告1 14:50～15:35 | 「先端半導体パッケージに向けたレゾナックの取り組み」
株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューション
センター 技術開発グループ 先端ロジックチームリーダー
小野関 仁 氏 |
| ブレイク | |
| 報告2 15:45～16:30 | 「New Level Innovation of Advanced Heterogeneous Integration（仮）」
日本サムスン株式会社 Samsung デバイスソリューションズ研究所 Advanced
Package Lab
鈴木 直也 氏 |
| 報告3 16:30～17:15 | 「ハイブリッド接合の低温化可能な高耐熱ポリマーの開発」
三井化学株式会社 ICTソリューション事業本部 ICT材料事業推進室
久宗 穰 氏 |
| 報告4 17:15～18:00 | 「先端半導体パッケージ向け味の素(株)の電子材料開発動向」
味の素ファインテクノ株式会社 研究開発部
池平 秀 氏 |

閉会挨拶 18:00 アジア半導体機構 副会長 高木 タッド（宏廣新技股份有限公司 處長）

<懇親会> ※講演会が終わり次第、講演会会場近くにて開催いたします。

お問い合わせ先：

アジア半導体機構事務局：公益財団法人九州経済調査協会 担当：片野田、相川、岡野

Tel：092-721-4907 E-mail：astsa@kerc.or.jp

住所：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館5F

本年度のデバイス実装研究会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、会場とオンラインのハイブリッド方式にて開催いたします。

尚、会場での聴講をお申し込みいただいた方も、新型コロナウイルス感染状況により、オンラインのみでの開催になる場合がございます。皆様には、大変ご不便をおかけするかとは存じますが、お申込の際は、必ず e-mail アドレスをご記入いただきますようお願い致します。



■お申込方法：九経調ホームページ (<https://www.kerc.or.jp>) または QR コードよりお申し込みください。

お申込 URL：<https://www.kerc.or.jp/seminar/2024/11/250213.html>

■定 員： 会場 100 名
オンライン 100 名 ※事前登録が必要です

■参加費： 講演会 5,000 円 懇親会 5,000 円
※講演会参加費は、お申込みの際にクレジット決済でお願いします。
※懇親会費は、当日、受付にてお支払いください。
※キャンセルの際に、ご返金できませんのであらかじめご了承ください。

■お申し込み後のご連絡：

会場： ホームページからお申込み後、お申込完了のメールが届きます。定員に達した場合のみご連絡差し上げます。

オンライン： ホームページからお申込み後、参加費お支払いのご案内メールが届きます。参加費のお支払い後に、参加用 URL がついたメールが届きます。

※メールは自動返信ではございません。タイムラグがありますのでご了解ください。

※資料がある場合、開催時間 1 時間前に登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

■その他：

※1： ネット配信サービス「ZOOM」にてライブ配信致します。事前のアプリインストール（無料）を推奨しますが、それが難しい方は、WEB ブラウザ（Google Chrome）からご参加ください。

※2： 安定した Wi-Fi 環境下でご視聴ください。

※3： 参加者の映像・音声・お名前などは表示されません。

以上